

2023日本国际汽车电子展览会 Car-Ele Japan

产品名称	2023日本国际汽车电子展览会 Car-Ele Japan
公司名称	上海京硕展览有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市莲花南路1951弄格兰大厦403室
联系电话	15000419105 15000419105

产品详情

2023日本国际汽车电子展览会

Car-Ele Japan

展会时间：2023年9月13-15日 展馆名称：日本千叶幕张展览馆

展会时间：2023年10月25-27日 展馆名称：日本名古屋国际会展中心

展会时间：2024年1月24-26日 展馆名称：日本东京有明展览馆

主办单位：励展博览集团日本公司

展会周期：一年三届

组展单位：上海贸升展览服务有限公司—日本展专业服务商

不参展人员，我司可提供组团观展服务，提供签证，机票，酒店，入场证办理等服务

另我司可代办日本签证（商务，旅游，三年多次，5年多次）材料简单，出签快

展会简介：

日本国际汽车电子技术展览会(CAR-ELE JAPAN)是亚洲**的汽车电子技术专业展之一。汇集各类汽车电子技术(汽车零部件及车载系统、半导体、电子元器件、测试技术、ECU制造及测试技术、车载软件开发工具、驾驶员辅助/自动驾驶系统等)。

日本国际汽车电子技术展CAR-ELE JAPAN。上届展会总面积36000平方米，参展企业750家均来自中国、中国香港、新加坡、迪拜、印度、巴基斯坦、俄罗斯、德国、墨西哥、泰国等，参展人数达39000人。

汽车原始设备制造商和一级供应商参观展会,来自世界各地的汽车OEM厂商及一级代理商们将到场参观,寻求*新产品。日本国际汽车电子技术展CAR-ELE JAPAN规模逐年扩大，已成为汽车行业专业人士必参加的活动，是与来自世界各地的汽车工程师们交流的**平台。

同期举办：

AUTOMOTIVE WORLD日本国际汽车技术展览会由七大展会组成:

1、日本国际新能源汽车技术展 (EV JAPAN)

EV JAPAN的展品范围包含了电动车 (EV)、混动车 (HV)、燃料电池汽车 (FCV) 的各种核心技术，如电机、逆变器、可充电电池、充电器等。来自世界各地的汽车OEM厂商及一级供应商将到场参观，寻求供应商及合作伙伴。展会规模逐年扩大，已成为汽车行业人士”必定要参加”的年度例会之一！是您拓展在汽车行业的业务量和影响力的商务平台！

2、日本国际汽车轻量化技术展 (Automotive Lightweight Technology Expo)

*近，轻量化技术在提高燃油效率且确保提高安全性和舒适性方面上正发挥着越来越显著作用。“Automotive Lightweight Technology Expo”是以展示与汽车轻量化技术相关的各种汽车零部件/材料及成型/加工技术等为特色的贸易展会。来自世界各地的汽车OEM厂商及一级供应商将到场参观，寻找*新新技术。本展是从事汽车开发相关业务专业人士”必定要参加”的年度例会之一！是您拓展在汽车行业的业务量和影响力的商务平台！

3、日本国际车联网技术展 (Connected Car JAPAN)

本展汇集了各类与车联网相关的IT解决方案、应用程序及服务。汽车制造商，汽车零部件供应商及整车企业用户等聚集一堂，寻找新的供应商及合作伙伴。

4、日本国际汽车配件/加工技术展(CAR-MECHA JAPAN)

本展汇集了各种汽车零部件和机床加工技术。来自世界各地的汽车OEM厂商及一级供应商将到场参观，寻找*新技术。是您拓展在汽车行业的业务量和影响力的商务平台！

5、日本国际自动驾驶技术展 (Autonomous Driving Technology Expo)

汽车自动驾驶技术是当今全球瞩目的*热门主题之一，本展汇集展出自动驾驶领域诸如传感器、雷达、人工智能/半导体、动态地图等专业技术和解决方案。可谓汽车自动驾驶技术的信息中心。

6、出行服务技术展 (MaaSExpo)

MaaS (出行即服务) 是一种新的出行概念，即将各种形式的运输服务集成到按需访问的单个移动服务中。MaaSExpo将成为服务开发人员 (MaaS运营商和汽车制造商等)，自治区和运输公司等相关人员到场参观以寻找合作伙伴的专业商业平台。

市场情况：

日本汽车业就像一座金字塔，汽车制造商位于塔顶，以下由10,000多个零部件制造商支撑着。汽车制造商自胜产部分零部件，如发动机和车身等，而剩下的大部分零件由一级、二级和三级零部件制造商生产。日本整车厂本身零部件自制率较低，约30% (欧美整车厂约为40%~70%)，由于日本汽车厂与零配件厂之间构建了密切垂直分工体系，过去外人极难介入其中。日本国内汽车零部件销售金额较大的产品依次为轮胎、机油、汽车导航系统、蓄电池、CD/MD、

轻合金车轮圈、灯这些产品约达8.110亿日元(70亿美元)市场规模。

参展范围：

- 1、汽车零部件和车载系统:引擎控制系统、安全/舒适控制系统、车内网络系统、通讯/ITS相关系统、底盘控制系统等
- 2、半导体、电子元件和设备:车载半导体、电容器/冷凝器、传感器、连接器/电缆/线束、电池、电阻、车载PCBs、触摸屏/显示模组(LCD/FED/VFD)、摄像模组、通信模组、精细加工技术等
- 3、测试技术: ECU测试工具/软件、ECU诊断和验证服务、测试，检查与分析器件/车内网络系统软件、CAE软件、调试器等
- 4、车载软件:开发工具、建模工具、设计辅助工具、需求管理工具、源代码管理工具、状态转换管理工具、配置管理工具、原型画面制作工具、基于模型的开发工具、程序分析工具
- 5、驾驶辅助/自动行驶:驾驶辅助系统(ADAS)、预碰撞安全系统、后车监控系统(RVM)、车道偏离报警系统(LDW)夜视系统

